

特許異議申立：2022年12月 審決情報

特許庁・審査第四部案件

| 関連技術 | 特許番号 | 異議番号 | 事件名称 | 権利者 | 申立人 | 審決日 | 審決結論 | 出願番号 | 出願日 | 技術（特許）分類 | 代理事務所 | 海外ファミリ | 申立理由 | 証拠特実文献（件数） | 証拠NPL文献（件数） | 証拠NPL文献カテゴリ | 証拠その他（件数） |
|--------|-------------|-------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|------------|--------|---------------|------------|----------|--------------------|--------|---|------------|-------------|-------------|-----------|
| デジタル通信 | 特許第6917419号 | 2022-700109 | 積層型パッチアンテナ | 原田工業株式会社 | 青木 幾雄 | 2022/12/28 | 訂正あり維持 | 特願2019-143359 | 2019.08.02 | H01Q | なまい国際特許事務所 | 有 | 第29条第1項第3号 第29条の2 第29条第2項 | 12 | 0 | | 0 |
| 電力システム | 特許第7009292号 | 2022-700703 | 電力変換装置 | サンデン株式会社 | 角田 朗 | 2022/12/26 | 維持 | 特願2018-078467 | 2018.04.16 | H02M | 雨笠国際特許事務所 | 有 | 第29条第2項 | 7 | 0 | | 0 |
| 電気機器 | 特許第7033987号 | 2022-700883 | ケース体及び制御システム用端末器 | 三菱電機株式会社,三菱電機照明株式会社 | 柴田 都 | 2022/12/14 | 維持 | 特願2018-067224 | 2018.03.30 | H05K | 弁理士法人きさ特許商標事務所 | 有 | 第29条第1項第3号 第29条第2項 | 8 | 0 | | 0 |
| 電子デバイス | 特許第6950848号 | 2022-700307 | 半導体パッケージに用いる熱伝導性組成物 | 住友ベークライト株式会社 | 南 理沙 | 2022/12/14 | 訂正あり維持 | 特願2021-507240 | 2020.03.11 | H01L | プレシオ国際特許事務所 | 有 | 第36条第6項第1号 第29条第2項 第29条第1項第3号 第36条第6項第2号 | 5 | 0 | | 0 |
| 電力システム | 特許第6894181号 | 2021-701223 | インバータ装置 | ダイキン工業株式会社 | 角田 朗 | 2022/12/9 | 訂正あり維持 | 特願2015-122107 | 2015.06.17 | H02M | 新樹グローバル・アイピー特許業務法人 | 有 | 第36条第6項第2号 第36条第4項第1号 第36条第6項第1号 第29条第2項 | 2 | 1 | マニュアル | 0 |
| 電子商取引 | 特許第7032485号 | 2022-700852 | 水処理又は汚泥処理システムの運転制御方法 | 水 i n g 株式会社 | 竹原 尚彦 | 2022/12/8 | 維持 | 特願2020-118346 | 2018.06.13 | G06Q | 高木国際特許事務所 | 有 | 第29条第2項 第36条第6項第2号 第36条第6項第1号 第36条第4項第1号 第29条第1項柱書 第17条の2第3項 | 4 | 2 | 研究報告書 | 0 |
| 送配電 | 特許第6965420号 | 2022-700376 | 有価物の回収方法 | DOWAエコシステム株式会社 | 増田 千夏 | 2022/12/8 | 訂正あり維持 | 特願2020-154518 | 2020.09.15 | H01M | 伊東国際特許事務所 | 有 | 第29条第2項 第29条第1項第3号 | 4 | 0 | | 0 |
| 電力システム | 特許第6844725号 | 2021-700889 | 電力変換装置 | ダイキン工業株式会社 | 安孫子 勉 | 2022/12/7 | 訂正あり維持 | 特願2020-013390 | 2020.01.30 | H02M | 弁理士法人前田特許事務所 | 有 | 第29条第1項第3号 第29条第2項 第36条第6項第2号 | 5 | 1 | 雑誌 | 0 |
| 電子デバイス | 特許第7029503号 | 2022-700863 | 熱伝導性シート及び熱伝導性シートの製造方法 | デクセリアルズ株式会社 | 吉澤 悦子, 増山 美紀, 御代川 友美 | 2022/12/5 | 維持 | 特願2020-153479 | 2020.09.14 | H01L | 調和トラスト国際特許事務所 | 有 | 第36条第6項第1号 第36条第6項第2号 第29条第1項第3号 第29条第2項 第36条第4項第1号 | 13 | 2 | カタログ | 0 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-------------|-------------|----------------------------|---------------------|-------|------------|------------|---------------|------------|------|------------------------|---|-------------------------------------|----|---|------|---|
| 電子デバイス | 特許第7031141号 | 2022-700868 | 半導体加工用テープ | 昭和電工マテリアルズ株式会社 | 山田 友則 | 2022/11/30 | 維持 | 特願2017-109398 | 2017.06.01 | H01L | 創英国際特許法律事務所 | 有 | 第29条第2項 第36条第6項第1号 | 5 | 0 | | 0 |
| デジタル通信 | 特許第6850767号 | 2021-700927 | 情報通信装置 | 因幡電機産業株式会社 | 遠藤 真美 | 2022/11/25 | 訂正あり 維持 | 特願2018-111341 | 2018.06.11 | H04B | みおつくし特許意匠事務所 | 有 | 第29条第2項 第29条第1項第3号 | 12 | 1 | カタログ | 0 |
| 電子デバイス | 特許第7033660号 | 2022-700888 | 金属セラミック基板および金属セラミック基板の製造方法 | ロジャーズジャーマニーゲーエムペーハー | 青木 眞理 | 2022/11/24 | 維持 | 特願2020-536790 | 2019.02.18 | H01L | 弁理士法人オランダ国際特許事務所東京オフィス | 有 | 第36条第4項第1号 第36条第6項第2号 第29条第2項 | 3 | 0 | | 0 |

当社は、信頼できる情報源から得た情報を、確実にお伝えするようあらゆる努力をしておりますが、間違い、情報の欠落、あるいは、掲載されている情報の使用に起因して生じる結果に対して一切の責任を負わないものとします。

また、当社は、本資料情報の完全性、正確性について何ら保証するものではなく、情報の使用に起因して生じる結果について一切の責任を負わないものとします。

なお、本資料に掲載されているすべての情報について、いかなる方法、目的においても無断で使用・複製することはできません。